

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

## 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华夏基金、浙商证券
会议时间	2026年1月30日10:00-11:00
会议地点	线下
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务负责人：董东峰 证券事务代表：钱云 证券事务专员：张雅婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：公司主要产品是环氧塑封料与电子胶黏剂，用于先进封装，这轮存储大周期，对公司经营有什么正向影响？</p> <p>回复：当前存储行业正迎来由AI驱动的超级周期，这一轮周期不仅带动存储芯片价格上涨，更重要的是通过先进封装技术推动封装材料产业链的量价齐升，对公司的经营具有正向积极影响。公司依托技术创新和产品结构调整，逐步扩大传统封装领域市场份额，并积极布局先进封装领域，推动高端产品的产业化。</p> <p>问题二：阻碍公司拓宽高性能产品份额的原因是什么？除了验证时间很久之外，还有哪些因素？</p> <p>回复：1.在高性能产品领域，塑封材料在成本中占比较低，且处于芯片制造的最后环节，对产品良率影响较大，客户更换较为谨慎；2.国内部分封测厂家属于代工模式，执行设计厂家的固定</p>

	<p>BOM 单，更换难度较大。</p> <p>问题三：国内的环氧塑封料市场，如果分为基础类、高性能类和先进封装类，各自占比是多少？</p> <p>回复：高性能类占比最高；基础类因单价较低，占比相对较小；先进封装类占比也较低。</p> <p>问题四：衡所华威在产品体系和技术方面有何优势？</p> <p>回复：衡所华威的产品体系全面覆盖基础、高性能、先进封装多个层次，在国内外众多细分应用领域处于领先地位。在国内中高端半导体封装材料被外资厂商垄断的背景下，衡所华威立足于高性能封装的同时，积极布局先进封装领域，推动高端产品的产业化。衡所华威产品结构聚焦于高性能产品的同时，在先进封装领域不断拓展，产品终端应用涉及汽车电子、新能源、第三代半导体、工业领域、消费电子、物联网、光伏等领域，形成了较为显著的产品体系优势。衡所华威主要以封装技术演进趋势与客户定制化需求为导向，凭借扎实的研发实力与丰富的实践经验，在产品配方与生产工艺等方面进行持续研发与技术攻关，实现从低端到高端产品全面覆盖的技术体系，可实现灵活快速的研发需求响应。</p> <p>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</p> <p>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 1 月 30 日